

基板製作仕様書

単位:	mm
日付:	2017/12/27
基板種類:	リジット基板
板材:	FR-4
構成層数:	4層
基板外形寸法:	68.6mm × 63.5mm
板厚:	1.6mm
銅箔厚:	70 μ m
最小パターン幅:	0.3mm
最小パターン間隔:	0.2mm
穴数:	127
最小穴径:	ϕ 0.3mm
長穴:	無
表面実装:	有
表面処理:	半田レベラー(鉛フリー+RoHS対応)
レジスト印刷:	両面(L1,L4)
レジスト色:	緑
シルク印刷:	片面(L1)
シルク色:	白
オープンショートテスト:	有

基板のデザインについては、「アプリケーションノート」も合わせてご参照ください。